

证券代码：873949

证券简称：昌德微电

主办券商：东吴证券

无锡昌德微电子股份有限公司

关于公司预计 2026 年度为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足无锡昌德微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡德力芯半导体科技有限公司（以下简称“德力芯”）向银行等金融机构（包含但不限于银行、金融机构及类金融机构）申请授信贷款业务需求，公司预计 2026 年全年为德力芯提供不超过人民币 1,500 万元担保额度（在担保额度内可循环使用。2026 年度，如公司新设全资子公司，可在担保额度内调剂使用），担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证、抵押担保、质押担保及其他担保方式等。本次预计担保额度占公司最近一期经审计总资产的 13.59%。

为便利相关事宜操作，授权公司及德力芯法定代表人在上述担保额度内，根据实际经营需要代表公司签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）。授权期限自公司股东会审议通过本次预计担保事项之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

(二) 审议和表决情况

2025 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：无锡德力芯半导体科技有限公司

成立日期：2019年6月25日

住所：无锡市新华路8号（9号厂房）

注册地址：无锡市新华路8号（9号厂房）

注册资本：15,000,000元

主营业务：半导体器件的设计、制造和销售；机电一体化产品的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）

法定代表人：黄昌民

控股股东：无锡昌德微电子股份有限公司

实际控制人：黄昌民

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：53,652,298.04元

2024年12月31日流动负债总额：43,258,689.26元

2024年12月31日净资产：9,885,420.74元

2024年12月31日资产负债率：81.58%

2024年12月31日资产负债率：81.58%

2024年1-12月营业收入：60,203,290.39元

2024年1-12月利润总额：-6,101,705.53元

2024年1-12月净利润：-4,872,351.56元

审计情况：上述数据已经审计

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

公司本次为合并报表范围内子公司提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司持有德力芯 100%股权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，且符合相关法律法规的规定，有利于公司及子公司日常经营所需资金的筹集，保证其正常生产及业务发展，符合公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东权益的情况。经公司第四届董事会第五次会议审议，同意本担保事项并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）对公司的影响

被担保人为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	26.36%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000	26.36%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

注：上表数据截至本报告披露日，为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额系挂牌公司为全资控股子公司无锡德力芯半导体科技有限公司提供的担保。

五、备查文件

本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日